

# 티엘비 2025년 2분기 경영실적 발표

2025.08.07

본 자료는 투자자의 투자판단을 돕기 위한 참고자료로 작성된 자료입니다.

자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사의 임원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다.

(과실 및 기타의 경우 포함)

본 문서는 회사가 발생하는 증권의 모집 또는 매매를 위한 권유를 구성하지 아니하며,  
문서의 어떠한 내용도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없습니다.

# 티엘비의 미션

우리의 기술로 시작된 거대한 변화,  
그 중심엔  Thin Lamination Board **TLB**가 있습니다.

# 티엘비 성장현황 및 미래전략

2011~2018

2019~2020

2021~2022

2023~

티엘비 1.0

티엘비 2.0 ~

PCB 벤처기업  
중견 기업 선정

사업 고도화  
IPO 상장

해외투자

사업확장 및  
해외 사업 본격화

- 11년 06월 (주)티엘비 창립  
11월 연구소 설립
- 13년 04월 TS 16949 인증  
05월 ISO 9001/14001 인증  
07월 TLB UL 승인
- 15년 05월 한국중견기업 연합회 정회원
- 16년 05월 중소기업청 표창장 수상  
12월 1억불 수출탑 수상
- 17년 02월 삼성 Best Partner  
Award 수상  
07월 안전보건경영시스템  
최우수 기업 선정
- 18년 05월 World Class 300 선정

- 19년
  - 01월 삼성 Best Contribution  
Award 수상 (2년 연속)
  - 04월 하이닉스 동반성장 협의회 가입  
ISO 045001 인증 전환
  - 10월 제 18회 GSMA 안전경영부문  
최우수상 수상 (2년 연속)
- 20년
  - 12월 티엘비 코스닥 상장  
하이닉스 동반성장 부문 대상

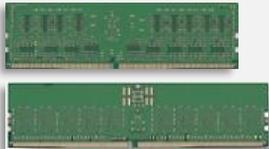
- 21년
  - 03월 선도형 디지털 클러스터 선정
  - 04월 PSM 이행상태평가 S등급
  - 05월 혁신기업 국가대표 1000 선정
  - 11월 베트남 해외 법인 설립
- 22년
  - 11월 하이닉스 Best Supplier  
Award 수상  
하이닉스 Best Partner  
Award 수상
  - 12월 제 21회 GSMA 안전경영대상  
대상 수상

- 23년
  - 04월 코스닥 우량 기업 선정
  - 12월 은탑산업 훈장  
통합환경 인허가 취득
- 24년
  - 10월 베트남 공장 가동
  - 12월 안산 사무동 (8,000m<sup>2</sup>)  
완공 및 입주 완료
- 25년
  - 02월 AS9100 인증
  - 04월 ESG 경영수준 확인서  
A+ 등급 취득

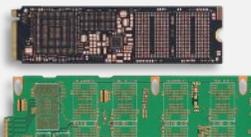
# “티엘비 3.0”

지속적인 차세대 제품 개발·선점으로 시장 경쟁력 강화

## TLB 핵심 제품



**Memory Module**  
DDR5 6400/7200 Mbps  
DDR5 8000 Mbps

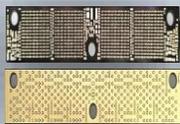


**SSD Module**  
e-SSD  
EDSFF

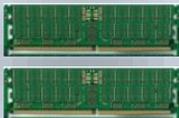
## 차세대 신제품



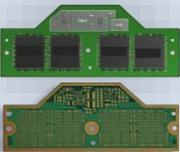
**CXL**  
(Compute Express Link)  
지정된 CPU에 메모리 제공할 뿐만 아니라,  
지정되지 않은 CPU에 메모리 확장한 제품



**SOCAMM**  
(System On Chip Advanced Memory Module)  
디지털, 아날로그, 혼합 신호 회로를 하나의 칩에  
집적해 소형 고성능 저전력을 구현한 제품



**MR-DIMM**  
(Multiplexed Rank DIMM)  
여러 개 D램이 결합된 모듈 제품  
랭크(Rank) 2개 동시 작동으로 속도 향상



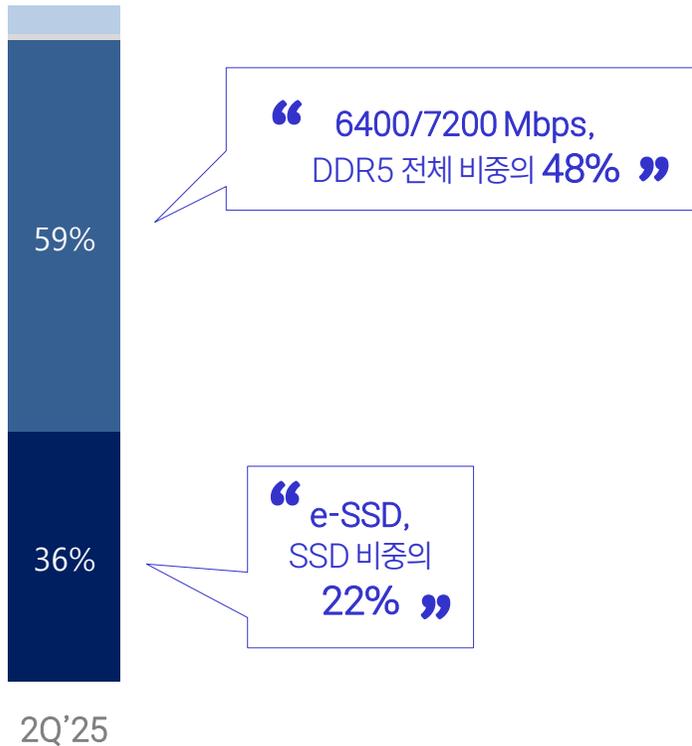
**LPCAMM**  
(Low-Power Cache- Attached Memory Module)  
LPDDR 기반의 새로운 폼팩터로  
전력을 최소화하여 열발생을 줄이는데 주로 사용

# 2025 2Q 주요 제품 매출 구성

2025년 2Q 매출 비중은 DDR5 59%, SSD 36%, ETC(신제품 포함) 5%로 구성되어 있음

Hi-end Server向 高부가제품 지속 증가

■ SSD ■ DDR5 ■ DDR4 ■ ETC



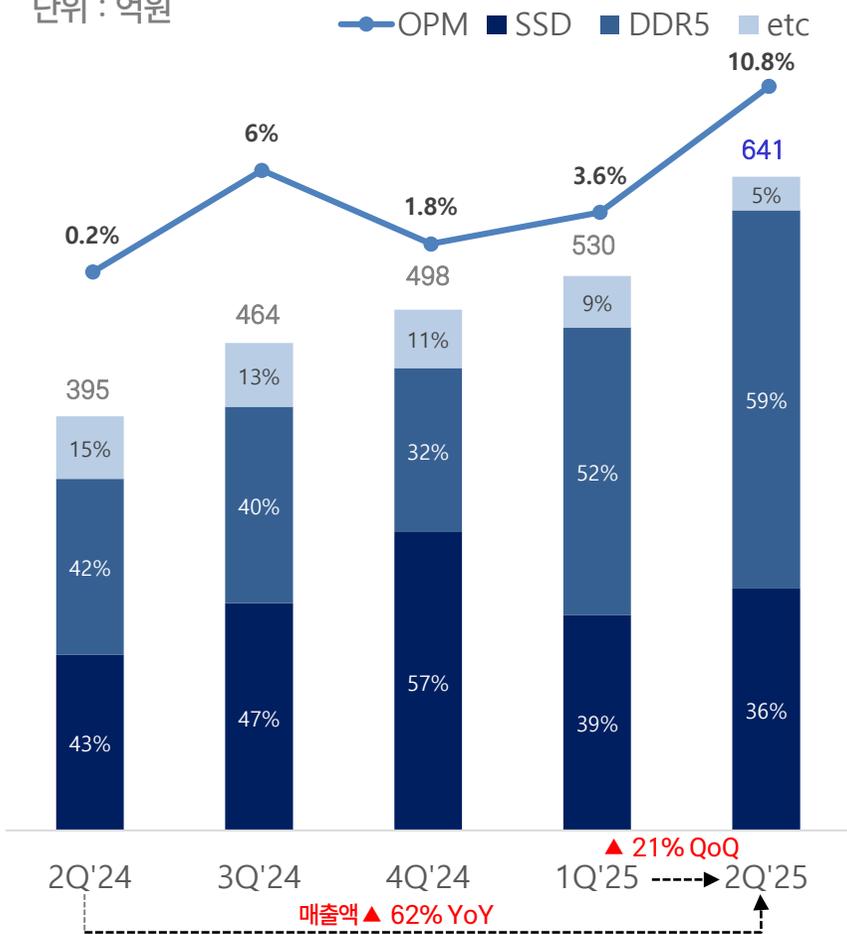
제품 전체 구성		
SSD	서버/기업용 (e-SSD)	E1.S, E3.S, EDSFF, M.2
	노트북, PC용, 데스크톱용	M.2, 2.5인치
DRAM	DDR4	R-DIMM
	DDR5	R-DIMM, U-DIMM, SODIMM,
신제품	CXL, SOCAMM, LPCAMM 등	

# 2025 2Q 경영성과

2025년 2Q 매출액 641억원( ▲21% QoQ, ▲62% YoY), 영업이익 69억원( ▲263% QoQ)  
 OPM 10.8% 달성, 지속 매출 증가 추세

## 분기별 매출

단위 : 억원



### 2Q25 현황

- Hi-end Server向 高부가 제품 수요 지속 증가 → 평균 ASP, 매출 상승
- DDR5 7200Mbps 이상 신제품 개발

### DDR5

2Q25 ▲115% YoY, ▲32% QoQ  
 QoQ 대비 7%p 증가, YoY 대비 17%p 증가

### SSD

2Q25 ▲38% YoY, ▲12% QoQ  
 QoQ 대비 매출 비중 3%p 축소됐으나  
 전체 매출 증가로 인해 SSD 매출 상승

### 3Q25 전망

- 수주잔고 확보로 인해 2Q 실적과 유사한 호실적 예상
- Hi-end Server向 高부가 제품 수요 지속 확대

# 25년 2분기 경영실적 및 재무현황

## 요약 연결 손익 분석

(단위 : 억원)	2023	2024	2Q'24	1Q'25	2Q'25	QoQ	YoY
<b>매출액</b>	<u>1,713</u>	<u>1,800</u>	<u>395</u>	<u>530</u>	<u>641</u>	<u>111</u>	<u>246</u>
매출원가	1,600	1,659	366	483	544	61	178
<b>매출총이익</b>	<u>114</u>	<u>141</u>	<u>29</u>	<u>47</u>	<u>96</u>	<u>49</u>	<u>67</u>
판매비와관리비	83	107	30	29	28	(1)	(2)
<b>영업이익</b>	<u>30</u>	<u>34</u>	<u>(1)</u>	<u>19</u>	<u>69</u>	<u>50</u>	<u>70</u>
금융수익	10	7	2	1	1	0	(1)
금융원가	13	18	5	6	7	1	2
기타수익	24	34	8	3	8	5	0
기타비용	19	12	3	2	16	14	13
<b>법인세차감전순이익</b>	<u>33</u>	<u>49</u>	<u>12</u>	<u>14</u>	<u>56</u>	<u>42</u>	<u>44</u>
법인세비용	8	13	1	5	11	6	10
<b>(당기)순이익</b>	<u>25</u>	<u>36</u>	<u>11</u>	<u>9</u>	<u>45</u>	<u>36</u>	<u>34</u>

# 25년 2분기 경영실적 및 재무현황

## 요약 연결 재무 상태표

(기본 단위 : 억원)	2Q'24	1Q'25	2Q'25
자산총계	1,753	1,967	2,005
유동자산	623	776	842
현금 및 현금성 자산	69	166	159
재고자산	212	278	315
비유동자산	1,131	1,190	1,163
부채총계	654	858	867
유동부채	380	595	773
비유동부채	274	263	94
자본총계	1,099	1,109	1,138
자본금	49	49	49

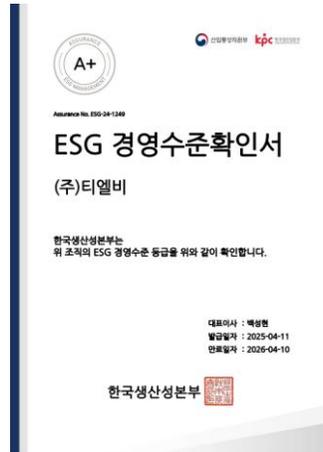
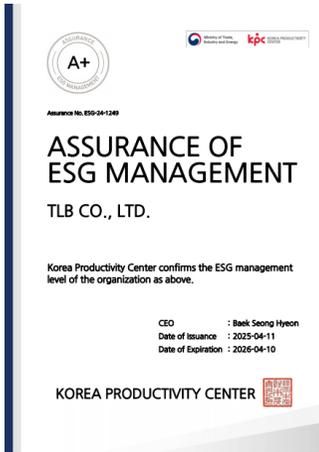
## 주요 수익성 지표

(기본 단위 : %)	2Q'24	1Q'25	2Q'25
OPM	-0.2%	3.5%	10.8%
매출액 순이익률(순이익/매출)	0.03	0.02	0.07
총자산 회전율(매출/총자산)	<u>0.23</u>	<u>0.28</u>	<u>0.32</u>
재무 레버리지(총자산/총자본)	1.6	1.77	1.76
부채 비율(총부채/총자본)	0.60	0.77	0.76
EBITDA 마진	3.9%	7.2%	14%

❖ 해당 보고서에 기재된 EBITDA 마진은 단일 분기 기준 수치임

# ESG 활동 성과

## (1) ESG 경영수준확인서 A+ 등급 취득



- 환경 규제 및 리스크에 선제적 대응
  - 기업의 사회적 가치를 고려한 지속가능한 성장
  - 미래 지향적 경영
- 경영 효율성 증대  
→ 투자 유치 용이  
→ 신뢰도 및 이미지 강화

## (2) TLB 2025년 2Q 사회공헌 활동 누적 지원 금액 3,850만 원



- 아동 / 청소년 대상 누적 지원 금액 2,700만원  
한국청소년 세상, 아이들세상 함박웃음 포함 총 7개 기관 후원



- 노인 / 장애인 / 위기가정 등 취약계층 대상 누적 지원 금액 1,150만 원  
대한적십자사, 초록반디마을 포함 총 4개 기관 후원

# Core Business Partners





경기도 안산시 단원구 신원로 305(목내동) 16BL 17LT

IR 관련 문의 : [purple@tlbpcb.com](mailto:purple@tlbpcb.com)

[www.tlbpcb.com](http://www.tlbpcb.com)